

中低压电力系统设备及安装项目（分包工程名称）招标公告

招标编号：0613-236012083551

1、招标条件

本招标项目华虹半导体（无锡）有限公司综合配套用房建设项目（项目名称）已由无锡高新区（新吴区）行政审批局以锡新行审投备号【2023】153号（批文名称及编号）批准建设，建设单位为华虹半导体（无锡）有限公司，建设地点为江苏省无锡市新吴区新洲路30号。

该整体工程建设所需的中低压电力系统设备及安装项目（分包工程名称）已具备招标条件，招标人为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，合同甲方为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，现进行公开招标。

2、分包工程概况与招标范围

2.1 本分包工程名称：中低压电力系统设备及安装项目

2.2 本分包工程的建设规模：本期项目为华虹无锡一期项目（华虹无锡）的未建项目，包含综合楼、倒班楼、停车楼等园区配套用房之中低压电力系统设备及安装项目。

2.3 本分包工程的建设地点：江苏省无锡市新吴区新洲路30号。

2.4 本分包工程的完工验收日期：

停车楼：2024年5月10日（停车楼需完成所有电力系统设备、安装及调试工作，具备正式送电条件，如因不可抗力无法达成正式送电，需提供临时供电）

其他单体：2024年9月20日

2.5 本分包工程的标段划分（如果有）：/

2.6 招标范围：根据华虹半导体（无锡）有限公司综合配套用房建设项目的要求，本次招标内容包括但不限于：依据本项目建设规模，完成相应的中低压电力系统的设计、制造、采购供货、运输（含二次驳运）、掏箱及卸货、保险、仓储、就位、安装及调试、试运行、配合验收、培训、售后服务、备品备件、专用工具、缺陷责任期、质量保证期及其它相关服务。

项目概况：中低压电力系统设备及安装项目主要包括但不限于：中压电缆工程；宿舍区变电站内中压配电柜工程；宿舍区2个变电站内低压变电站工程；宿舍区民用电申请及计量柜配置；宿舍区变电站内直流控制电源屏工程；中压柜所在电气室SF6侦测系统；现场低压配电盘系统；Power SCADA系统，EMS系统工程等

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备如下资质：

(1) 联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格审查。

(3) 投标人或联合体投标牵头人的注册资金不低于人民币 8000 万元整。（提供证明）

(4) 投标人或联合体投标牵头人必须通过 ISO9001 认证或同等质量管理认证资质，ISO14001 认证或同等环境管理认证资质。（提供证明）

(5) 投标人或联合体一方必须具有以下证书（提供证明）：

机电工程施工总承包一级或建筑机电安装工程专业承包壹级（或以上），具备《施工企业安全生产许可证》

(6) 投标人必须近 3 年内至少承接过一项中低压电力系统设备及安装项目或一般机电系统设备及安装项目，单个项目合同总金额不低于 2500 万元人民币。（列举项目名称；投标人须提供用户调查反馈表，及可验证的用户名称，联系人姓名，联系方式和电话）。

(7) 项目经理的资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。需在投标文件中提供相应证明材料，且证书状态为“正常”。并且不得同时担任两个及以上建设工程项目施工项目负责人。

(8) 投标人需要按照技术指定的品牌要求提交主要设备、材料的制造商授权函。如投标人为代理投标，需提供电力配电系统设备制造商的独家授权。

(9) 产品(20KV 的开关柜、变压器、低压开关柜、密集型母线等)应具有国家强制性 3C 认证证书，并具备国家质检部门产品检验报告及检验合格证书。

(10) 投标人应按招标人提出的系统配置要求提供完整的系统设计方案，并详细列出所有供货产品的品牌、型号、数量、单价和总价，进口设备及材料需单独列明，并写明原产地。

(11) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 本次招标 接受 联合体投标。

3.3 各投标人均可就本整体工程的 / / （各标段分包工程名称）中的 / / （具体数量）个标段投标，但最多允许中标 / / （具体数量）个标段（适用于分标段的分包工程）。



4、招标文件的获取

4.1 凡通过上述报名者，请于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 20 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 1 时至 5 时（北京时间，下同），在上海市长寿路 285 号 16 楼（详细地址）持营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人证明原件、法定代表人授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件购买招标文件。所有复印件需加盖公章。未带齐上述材料的，不予受理。

4.2 招标文件每套售价 5000 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2023 年 10 月 11 日 10 时 30 分，地点为上海市长寿路 285 号 10 楼（详细地址）。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 <http://www.cebpubservice.com/>（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标人名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

招标人地址：四川省成都市双林路 251 号

联系人：赵君杰

电话：(21) 62162753

电子邮件：zhaojunjie@edri.cn

传真：(21) 62578498

建设单位名称：华虹半导体（无锡）有限公司

建设单位地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 30 号

联系人：杨文武

电话：86-21-38829909

传真：86-21-50809999

电子信箱：suker.yang@hhgrace.com



招标机构名称：上海机电设备招标有限公司

地 址：上海市长寿路 285 号恒达广场 16 楼

邮 政 编 码：200060

联 系 人：张 伟 应秋祺 朱天昊

电 话：86-21-32557717 32557723 32557710

传 真：86-21-32557272

2023 年 9 月 15 日

